


PREPARED BY : DATE	 DISPLAY DEVICE BUSINESS GROUP SHARP CORPORATION SPECIFICATION	FILE No. LD-24Y07E
APPROVED BY : DATE		FILE No.
		ISSUE : 06-Mar-14
		PAGE : 29pages
		APPLICABLE GROUP DISPLAY DEVICE BUSINESS GROUP

DEVICE SPECIFICATION FOR
TFT-LCD Module
 MODEL No.
LQ064V3DG06

These parts are complied with the RoHS directive.

CUSTOMER'S APPROVAL
 BY _____

BY 
 T. Ohnishi

DEVELOPMENT DEPARTMENT III
 DISPLAY DEVICE UNIT III
 DISPLAY DEVICE BUSSINESS DIVISION
 SHARP CORPORATION

PREPARED BY : DATE	 DISPLAY DEVICE BUSINESS GROUP SHARP CORPORATION SPECIFICATION	FILE No. LD-24Y07E
APPROVED BY : DATE		FILE No.
		ISSUE : 06-Mar-14
		PAGE : 29pages
		APPLICABLE GROUP DISPLAY DEVICE BUSINESS GROUP

DEVICE SPECIFICATION FOR
TFT-LCD Module
 MODEL No.
LQ064V3DG06

These parts are complied with the RoHS directive.

CUSTOMER'S APPROVAL
 BY _____

BY 
 T. Ohnishi

DEVELOPMENT DEPARTMENT III
 DISPLAY DEVICE UNIT III
 DISPLAY DEVICE BUSSINESS DIVISION
 SHARP CORPORATION

注意 NOTICE

○本仕様書は弊社の著作権にかかわる内容も含まれていますので、取り扱いには充分にご注意頂くと共に、本仕様書の内容を弊社に無断で複製しないようお願い申し上げます。

This publication is the proprietary of SHARP and is copyrighted, with all rights reserved. Under the copyright laws, no part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical for any purpose, in whole or in part, without the express written permission of SHARP. Express written permission is also required before any use of this publication may be made by a third party.

○本仕様書に掲載されている応用例は、弊社製品を使った代表的な応用例を説明するためのものであり、本技術資料によって工業所有権、その他権利の実施に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。また、弊社製品を使用したことにより、第三者と工業所有権等にかかわる問題が発生した場合、弊社は一切その責を負いません。

The application circuit examples in this publication are provided to explain the representative applications of SHARP's devices and are not intended to guarantee any circuit design or permit any industrial property right or other rights to be executed. SHARP takes no responsibility for any problems related to any industrial property right or a third party resulting from the use of SHARP's devices, except for those resulting directly from device manufacturing processes.

○弊社はデザインもしくは信頼性改善のため、仕様値、特性、材料、構成、その他の内容において通知なしで変更する場合があります。本製品の使用前には最新の仕様書を弊社にご確認いただきますようお願い致します。SHARP reserves the right to make changes in the specifications, characteristics, data, materials, structures and other contents described herein at any time without notice in order to improve design or reliability. Contact SHARP in order to obtain the latest specification sheets before using any SHARP's device. Manufacturing locations are also subject to change without notice.

○本製品のご使用に関しては、本仕様書に記載された使用条件及び以下の注意事項を遵守願います。本仕様書記載の使用条件あるいは以下の注意事項等を逸脱した本製品の使用等に起因する損害に関して、弊社は一切その責任を負いません。

When using the products covered herein, please observe the conditions written herein and the precautions outlined in the following paragraphs. In no event shall the company be liable for any damages resulting from failure to strictly adhere to these conditions and precautions.

○本製品は、一般民生用電子機器に使用されることを目的に開発・製造されたものです。

The devices in this publication are designed for general electronic equipment use.

○本製品は、運送機器や安全装置（飛行機、電車、自動車など）、信号機、ガス漏れの検知遮断機、アラーム装置、各種安全機器などの機器に使用する場合は、適切な設計および十分な検証を実施し、信頼性・安全性をお客様にて確保するようにお願い致します。

The appropriate design measures should be taken to ensure reliability and safety when SHARP's devices are used for equipment such as:

- Transportation control and safety equipment(i.e.,aircraft, trains, automobiles, etc.)
- Traffic signals
- Alarm equipment
- Gas leakage sensor breakers
- Various safety devices etc.

○本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、生命維持にかかわる医療機器などの極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用は意図しておりませんので、これらの用途には使用にならないで下さい。SHARP's devices shall not be used for equipment that requires extremely high level of reliability, such as:

- Aerospace equipment
- Nuclear power control equipment
- Military and space applications
- Medical equipment for life support

○本製品において弊社が推奨する用途以外でご利用される場合、事前に弊社販売窓口までご連絡頂きますようお願い致します。

Contact a SHARP representative, in advance, when intending to use SHARP' s devices for any “specific” application other than those recommended by SHARP.

○本LCDモジュールはRoHS指令95/02に準拠しております。また、RoHS指令物質及び塩化パラフィンの意図的含有はありません。

The device in the production is based on RoHS instructions 95/02.

And RoHS instructions materials and chlorinated paraffin are not included intentionally.

○本製品につきご不明な点がございましたら、事前に弊社販売窓口までご連絡頂きますようお願い致します。

Contact and consult with a SHARP representative in advance, if there are any questions about the contents of this publication.

- 目次 Contents -

No.		page
1	適用範囲 Applicable TFT-LCD module	4
2	概要および特徴 Overview	4
3	機械的仕様 Mechanical Specifications	4
4	入力端子名称および機能 Input Signal Assignment	5~6
5	絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings	7
6	電気的特性 Electrical Characteristics	8~12
7	入力信号のタイミング特性 Timing Characteristics of Input Signals	13~14
8	入力信号と表示基本色および各色の輝度階調	16
	Input Signals, Basic Display Colors and Gray Scale of Each Color	
9	光学的特性 [初期特性]	17~18
	Optical Characteristics[Initial characteristics]	
10	表示品位 Display Qualities	18
11	モジュールの取り扱い Handling Instruction	19~22
12	出荷形態 Packing form	23
13	製品型名表示 Marking of product name	24
14	信頼性項目 Reliability Test Items	25
Fig.1	外形寸法図 Outline Dimensions	26
Fig.2	入力信号タイミング Input signal waveform	15
Fig.3	包装形態図 Packing form	27

1. 適用範囲 Applicable TFT-LCD module

本仕様書は、カラーTFT-LCDモジュールLQ064V3DG06に適用します。
This specification applies to the color TFT-LCD module LQ064V3DG06.

2. 概要および特徴 Overview

本モジュールは、アモルファス・シリコン薄膜トランジスタ[TFT:Thin Film Transistor]を用いたカラー表示可能なアクティブ・マトリクス透過型液晶ディスプレイモジュールです。カラーTFT-LCDパネル、ドライバーIC、回路基板、FPC及びバックライトユニット等により構成され、18ビット[6ビット×RGB]のデータ信号、4種のタイミング信号、+3.3V直流電源、バックライト用電源を供給することにより、640×480×RGBのパネル上に262,144色の図形、文字の表示が可能です。

This module is a color active matrix transmissive LCD module incorporating amorphous silicon TFT (Thin Film Transistor).

It is composed of a color TFT-LCD panel, driver ICs for controlling pixel addressing, control circuit PWB and a backlight unit. Graphics and texts can be displayed on a 640 x 480 x RGB dots panel with 262,144 colors by feeding 18 bit data signal (6bit/each of R,G,B), timing signals, +3.3V DC power supply for TFT-LCD and DC power supply for LED backlight. Driving circuit for LED backlight is built in this module.

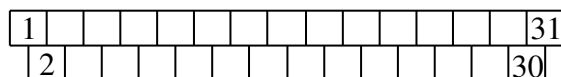
3. 機械的仕様 Mechanical Specifications

項目 Items	仕様 Specifications	単位 Unit
画面サイズ Display size	16.32 (6.4")	cm
有効表示領域 Active area	130.56(H)×97.92(V)	mm
ドット構成 Pixel format	640(H)×480(V) (1pixel=R+G+B dot)	pixel
アスペクト比 Aspect ratio	4:3	
画素ピッチ Pixel pitch	0.204(H)×0.204(V)	mm
画素配列 Pixel configuration	R, G, B横ストライプ R,G,B horizontal stripe	
表示モード Display mode	ノーマリーホワイト Normally white	
外形寸法※ Unit outline dimensions	161.3(W) x 117.0(H) x 12.0(D)	mm
質量 Mass	200(TYP)	g
表面処理 Surface treatment	Anti-glare and hard-coating 3H	

※突起部を除く Protrusions are not included.

4. 入力端子名称および機能 Input Signal Assignment

4-1. TFT液晶パネル駆動部 TFT-LCD panel driving



CN1 モジュール表側よりのピン配置透視図
pin arrangement from module surface
(Transparent view)

使用コネクタ Using connectors :

DF9BA31P-1V(32) (HIROSE ELECTRIC)

適合コネクタ Corresponding connectors :

DF9 -31S-1V(32), DF9A-31S-1V(22)

DF9B-31S-1V(32), DF9C-31S-1V(22)

(HIROSE ELECTRIC)

端子 Pin	記号 Symbol	機能 Function	極性 Polarity
1	GND	グラウンド Ground	
2	CK	各データをサンプリングするクロック信号 Clock signal for sampling each datum	
3	Hsync	水平同期信号 Horizontal synchronous signal	負極性 Negative
4	Vsync	垂直同期信号 Vertical synchronous signal	負極性 Negative
5	GND	グラウンド Ground	
6	R0	RED データ信号 (LSB) RED Data signal (LSB)	
7	R1	RED データ信号 RED Data signal	
8	R2	RED データ信号 RED Data signal	
9	R3	RED データ信号 RED Data signal	
10	R4	RED データ信号 RED data signal	
11	R5	RED データ信号 (MSB) RED Data signal (MSB)	
12	GND	グラウンド Ground	
13	G0	GREEN データ信号 (LSB) GREEN data signal(LSB)	
14	G1	GREEN データ信号 GREEN data signal	
15	G2	GREEN データ信号 GREEN data signal	
16	G3	GREEN データ信号 GREEN data signal	
17	G4	GREEN データ信号 GREEN data signal	
18	G5	GREEN データ信号 (MSB) GREEN data signal(MSB)	
19	GND	グラウンド Ground	
20	B0	BLUE データ信号 (LSB) BLUE data signal(LSB)	
21	B1	BLUE データ信号 BLUE data signal	
22	B2	BLUE データ信号 BLUE data signal	
23	B3	BLUE データ信号 BLUE data signal	
24	B4	BLUE データ信号 BLUE data signal	
25	B5	BLUE データ信号 (MSB) BLUE data signal(MSB)	
26	GND	グラウンド Ground	
27	ENAB	データイネーブル信号 (水平表示位置信号) Data Enable signal(Control signal for image location in horizontal direction)	【Note 1】
28	Vcc	電源入力 +3.3V power supply	
29		(同じ電圧を28ピンと29ピンに供給して下さい。) (Please supply the same voltage to Pin28 and Pin29.)	
30	R/L	水平表示方向反転端子(プルアップ抵抗内蔵) Horizontal scanning direction control signal (built in pull-up resistor)	【Note 2,3】
31	U/D	垂直表示方向反転端子(プルアップ抵抗内蔵) Vertical scanning direction control signal (built in pull-up resistor)	【Note 2,3】

【Note 1】

水平表示位置は、イネーブル信号の立ち上がりで規定されていますが、イネーブル端子が“Low”固定の時は、モジュール内で設定された表示位置で規定されます。

(“High”固定では使用しないで下さい。)・・・7-2 参照

The horizontal display location is designated and controlled by rising timing of ENAB signal. However if ENAB signal is fixed to “Low”, display location is designated by the default setting in the module.

(Don't use the module by fixing ENAB to “High”) …..See: Chapter 7-2

【Note 2】

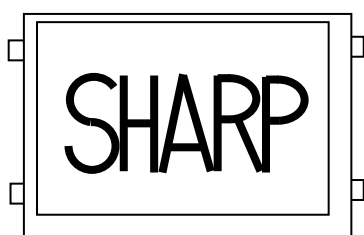
プルアップ抵抗(33kΩ)内蔵の為、オープンで使用した場合はHighの設定となります。

When opening it, it becomes set of High because the pull-up resistor 33kΩ is built into the module.

【Note 3】

H or OPEN: 通常表示, L: 上下反転表示

H or OPEN: Normal display, L: Flip vertical display



(R/L=High, U/D=High)



(R/L=Low, U/D=High)



(R/L=High, U/D=Low)



(R/L=Low, U/D=Low)

4-2. バックライト駆動部 Backlight section

CN2 使用コネクタ Using connectors : SM06B-SHLS-TF (J.S.T. Mfg. Co. Ltd)

適合コネクタ Corresponding connectors : SHLP-06V-S-B (J.S.T. Mfg. Co. Ltd)

コネクタNo Connector No.	端子 Pin No.	記号 Symbol	機能 function
CN2	1	V _{DD}	バックライト用電源入力 Power supply for backlight
	2	V _{DD}	バックライト用電源入力 Power supply for backlight
	3	GND	バックライト電源用グラウンド Ground for backlight
	4	GND	バックライト電源用グラウンド Ground for backlight
	5	BL_EN	バックライトON/OFF 制御信号入力端子 ON/OFF control signal for backlight
	6	PWM	バックライト輝度調整用PWM信号入力端子 PWM signal for backlight dimming

5. 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Condition	MIN	MAX	単位 Unit	備考 Remark
電源電圧 Supply voltage	V _{CC}	T _a =25°C	0	+4.0	V	
	V _{DD}	T _a =25°C	0	+15.0	V	
入力電圧 Input voltage	VI1	T _a =25°C	-0.3	V _{CC} +0.3	V	【Note 1】
	VI2	T _a =25°C	-0.3	V _{DD}	V	【Note 2】
	VI3	T _a =25°C	-0.3	V _{DD}	V	【Note 3】
保存温度 Storage temperature	T _{stg}	—	-30	+80	°C	
動作温度 Operating temperature	T _{opp}	—	-30 (周囲) (Ambient)	+80(パネル表面 表示領域) (Panel surface)	°C	【Note 4,5,6】

【Note 1】 CK, R0~R5, G0~G5, B0~B5, Hsync, Vsync, ENAB, R/L, U/D

【Note 2】 BL-EN

【Note 3】 PWM

【Note 4】

湿度95%RH Max. (T_a ≤ +40°Cの時)

最大湿球温度+39°C以下。(T_a > +40°Cの時)

但し、結露させないこと。

Humidity: 95%RH Max. (at T_a < 40°C)

Maximum wet-bulb temperature at 39°C or less (at T_a > 40 °C)

Dew condensation must be avoided as electrical current leaks will occur, causing a degradation of performance specifications.

【Note 5】

本動作温度では動作のみ保証。コントラスト、応答時間、その他の表示品位は+25°Cでの保証値となります。

The operating temperature guarantees only operation of the circuit. For contrast, response time and other factors related to display quality, judgment is done using the ambient temperature T_a=+25°C.

【Note 6】

モジュールのいかなる部分に関しても本定格を越えないようにしてください。

Take care not to overrun ratings above.

6. 電気的特性 Electrical Characteristics

6-1. TFT液晶パネル駆動部 TFT-LCD panel driving

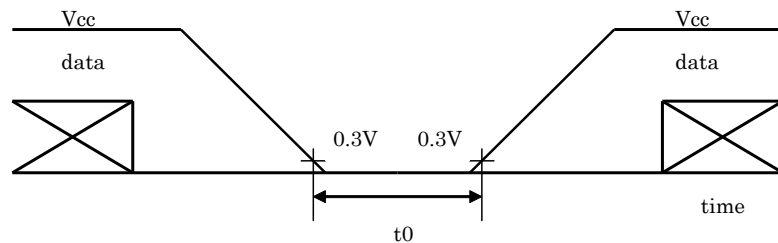
T_a=+25°C

項目 Parameter	記号 Symbol	Min.	Typ.	Max.	単位 Unit	備考 Remark
電源電圧 Supply voltage	V _{CC}	3.0	3.3	3.6	V	【Note1】
消費電流 Current dissipation	I _{CC}	-	70	120	mA	V _{CC} =3.3V 【Note2】
許容入力リップル電圧 Permissible input ripple voltage	V _{RP}	-	-	100	mV _{p-p}	V _{CC} = 3.3V
入力Low電圧 Input voltage(Low state)	V _{IL}	0	-	0.3×V _{CC}	V	【Note3】
入力High電圧 Input voltage(High state)	V _{IH}	0.7×V _{CC}	-	V _{CC}	V	
入力リーク電流(Low) Input leak current(Low)	I _{OH1}	-1	-	1	μA	VI=0V【Note4】
	I _{OH2}	-	-	120	μA	VI=0V【Note5】
入力リーク電流(High) Input leak current(High)	I _{OL1}	-1	-	1	μA	VI=3.3V【Note4】
	I _{OL2}	-1	-	1	μA	VI=3.3V【Note5】

【Note1】

入力電圧ON/OFFシーケンス V_{CC} turn-on/off conditions

1.0s < t₀



瞬時電圧降下 V_{CC}-dip conditions

1) 2.5V ≤ V_{CC}の時

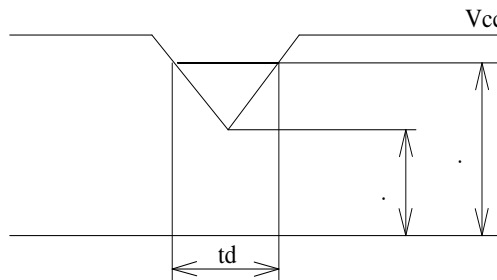
T_d ≤ 10ms

2) V_{CC} < 2.5Vの時

瞬時電圧降下条件は入力電圧シーケンスに準ずるものとします。

V_{CC} dip conditions should

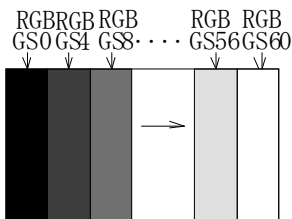
also follow the V_{CC} turn-on/off conditions



【Note2】

標準値: 白黒16階調表示

Typical situation: 16 level gray-bar pattern.



最大値: 1dot 毎にGS0、GS63 を表示する市松模様

Maximum situation: Checker screen which displays GS0, GS63 every 1dot.



【Note3】

CK, R0~R5, G0~G5, B0~B5, Hsync, Vsync, ENAB, U/D, R/L

【Note4】

R0~R5, G0~G5, B0~B5, Hsync, Vsync, ENAB

【Note5】

U/D, R/L

【Note6】

CK 信号を1ms 以上停止する場合は、入力電圧シーケンスに基づきVccをOFF した後Vccを再投入をしてください。
When CK signal stops more than 1ms, Vcc must be set to OFF and be reinputed by Vcc turn-on/off conditions.

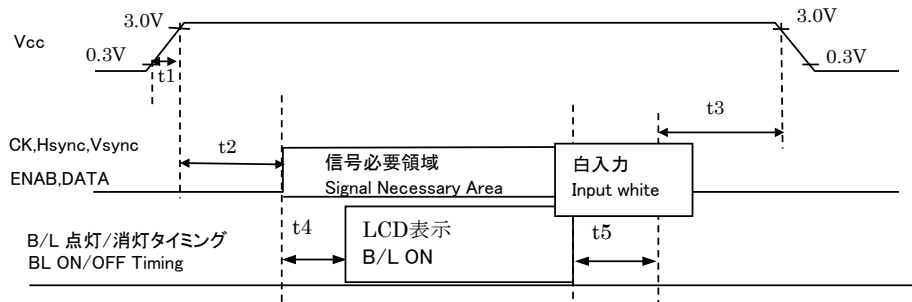
【Note7】

電流容量が規定値より小さい場合は、基盤部品のショート等が発生した際、弊社基盤側のヒューズが切れず、発煙・発火を起こす可能性が懸念されます。その際はセット側にて過電流・過電圧を抑制する保護機能を設けて頂きます様お願い致します。

When current capacity is smaller than a rated value, if cause a short circuit, it is anxious about a possibility of causing emitting smoke and ignition because the fuse by the side of our circuit does not go out.

Then, please make the protect function in set side to control excess voltage and excess current.

6-2. 入力電圧シーケンス Vcc turn-on/off conditions



- ◎ 各種信号はCMOS入力のため、VCCに電圧がかかっている場合はHi-Zとしないでください。
Every signal is CMOS input, Hi-Z is prohibited when VCC is on level.
- ◎ 正規の振幅・周波数となつてから、CK,Hsync,Vsync,ENAB,DATAを入力してください。
Input CK, Hsync,Vsync,ENAB, and DATA after it becomes regular amplitude and frequency.
- ◎ 電源立ち上げ時は t_2 時間空けて信号を入力してください。ENAB信号でカウントし、11フレーム以降表示開始となりますので、それからB/Lを点灯してください。
Input signal after t_2 times when starts up power sequence. Turn on B/L after 11 frame by counting ENAB signal.
- ◎ 又、電源立ち下げには内部回路の終了処理の為、2フレーム入力信号を維持する必要があります。そのため、電源立ち下げ3フレーム前にB/Lを消灯し、2フレーム以上入力信号入力後、電源電圧を立ち下げてください。上記シーケンスが守られない場合に、故障に至ることはありませんが、画面ノイズ等が表示される可能性があります。

It is recommended to consider some timing difference between CMOS input and Backlight input as shown above. If the Backlight lights on before LCD starting, or if the Backlight is kept on after LCD stopping, the screen may look white for a moment or abnormal image may be displayed. This is caused by variation in output signal from timing generator at CMOS input on or off. It does not cause the damage to the LCD module.

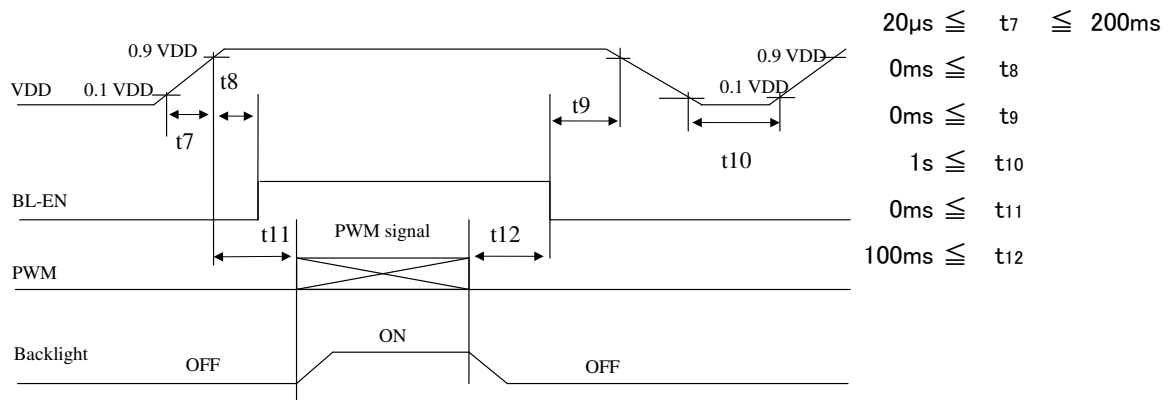
	Min	Typ	Max	単位 Unit
t1	0	-	10	ms
t2	2	-	100	ms
t3	0	-	100	ms
t4	11	-	-	frame
t5	3	-	-	frame

6-3. バックライト駆動部 Backlight driving Section

Ta=+25°C

項目 Parameter	記号 Symbol	Min.	Typ.	Max.	単位 Unit	備考 Remark	
電源電圧 Supply voltage	V _{DD}	10.8	12.0	13.2	V	【Note1】	
消費電流 Current dissipation	I _{DD}	-	225	290	mA	【Note2】	
許容入力リップル電圧 Permissible input ripple voltage	V _{RP, BL}	-	-	200	mV _{P-P}		
BL_EN	入力Hi電圧 High voltage	V _{IH, BLEN}	2.1	-	V _{DD}	V	【Note3】
	入力Lo電圧 Low voltage	V _{IL, BLEN}	0.0	-	0.4	V	
	入力リーク電流 Leak current	I _{IL, BLEN}	-	-	0.15	mA	
PWM	入力Hi電圧 High voltage	V _{IH, PWM}	2.1	-	V _{DD}	V	【Note4】
	入力Lo電圧 Low voltage	V _{IL, PWM}	0.0	-	0.4	V	
	入力リーク電流 Leak current	I _{IL, PWM}	-	-	1.5	mA	
PWM周波数 PWM frequency	f _{PWM}	200	-	1000	Hz	【Note5】	
PWMデューティ比 PWM duty ratio	D _{PWM}	10	-	100	%		
寿命 Life time	L	-	50,000 (Module)	-	h	【Note6】 【Reference】	

【Note1】 入力電圧シーケンス On-off conditions for supply voltage



【Note2】 消費電流 Current dissipation

Typ. value: V_{DD}= +12V, Duty=100%Max. value: V_{DD}= +10.8V, PWM duty = 100%

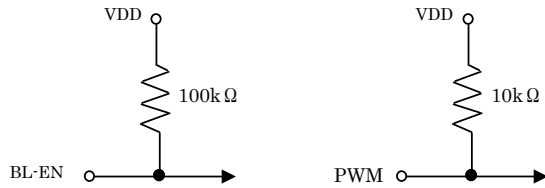
【Note3】

適用端子BL-EN(100kΩのプルアップ抵抗が接続されています)。 High: ON, Low: OFF

BL_EN is connected by the pull-Up resistor of about 100kΩ.

【Note4】

適用端子PWM(10kΩのプルアップ抵抗が接続されています)。 High: ON, Low: OFF
 PWM is connected by the pull-Up resistor of about 100kΩ.



【Note5】

PWM $f_{PWM} = 1/t_{14}$, DPWM= t_{13}/t_{14}

デューティー比10%で最小輝度、デューティー比100%で最大輝度

デューティー比に応じて輝度が可変(但し、 $t_{13} \geq 10 \mu s$ であること)

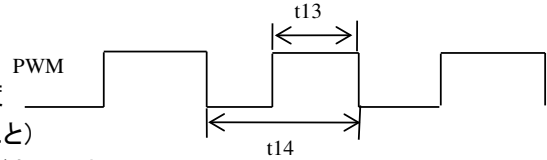
周波数が遅くなると、ちらつき等の表示品位の低下を招く場合があります。

Duty 10% : Min. Luminance

Duty 100% : Max. Luminance

Luminance changes in proportion to the duty ratio.

When the frequency slows, the display fineness might decrease.



【Note6】

$T_a=25^\circ C$ 、調光100%にて連続点灯した際、輝度が初期値の50%になった時。

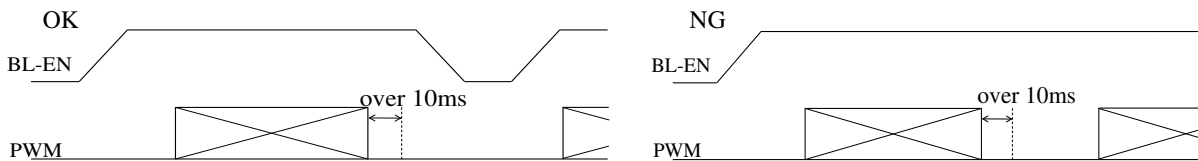
Luminance becomes 50% of an initial value. ($T_a=25^\circ C$, PWM=100%)

【Note7】

PWM信号を10ms以上OFFする場合は、PWM再投入時に過電流となりますので、BL-EN信号をリセットしてください。

When PWM signal is set "Low" more than 10ms, please turn off BL-EN.

If PWM signal is input without reset of BL-EN, Softstart function of LED driving circuit is invalid and inrush current may occur.



7. 入力信号のタイミング特性 Timing Characteristics of Input Signals

図2に入力信号タイミング波形を示します。 Timing diagrams of input signal are shown in Fig.2.

7-1. 入力信号のタイミング特性 Timing characteristics

項目 Parameter		記号 Symbol	Min.	Typ.	Max.	単位 Unit	備考 Remark
クロック Clock	周波数 Frequency	1/Tc	-	25.2	27.8	MHz	
	ハイタイム High time	Tch	8	-	-	ns	
	ロータイム Low time	Tc1	8	-	-	ns	
データ Data	セットアップ Setup time	Tds	6	-	-	ns	
	ホールド Hold time	Tdh	6	-	-	ns	
水平同期信号 Horizontal sync. signal (Hsync)	周期 Cycle	TH	30.00	31.78	-	μs	
			770	800	900	clock	
	パルス幅 Pulse width	THp	2	-	TH-5	clock	
垂直同期信号 Vertical sync. signal (Vsync)	周期 Cycle	TV	515	525	560	line	
	周波数 Frequency	1/TV	50	60	-	Hz	【Note1】
	パルス幅 Pulse width	TVp	1	-	TV-2	clock	
水平表示範囲 Horizontal display period		THd	640	640	640	clock	
水平同期信号-クロック位相差 Phase difference between Hsync and Clock		THc	6	-	-	ns	
水平-垂直同期信号位相差 Phase difference between Hsync and Vsync		TVh	0	-	3	clock	
垂直表示範囲 Vertical display period		TVd	480	480	480	line	

【Note1】

周波数が遅くなると、フリッカ等表示品位の低下を招く場合があります。

In case of using the long vertical period, the deterioration of display quality, flicker etc. may occur.

7-2. 水平表示位置 Display position in horizontal direction

水平表示位置は、イネーブル信号の立ち上がりで規定されます。

Display position in horizontal direction is designated by rising timing of ENAB signal

項目 Parameter		記号 Symbol	Min.	Typ.	Max.	単位 Unit	備考 Remark
イネーブル信号 ENAB signal	Setup time	Tes	6	-	-	ns	
	Pulse width	Tep	640	640	640	clock	
水平同期信号-イネーブル信号位相差 Phase difference between Hsync and ENAB signal		The	44	-	TH-664	clock	

イネーブル端子が“Low”固定時の水平表示は、図2に示す通り、C100(クロック)のデータから行われます。また、位相差が100クロック以下の時、イネーブル端子“High”レベルを100-THe 以上の期間保持してください。保持されない場合、100(クロック)のデータから行われます。

When ENAB is fixed to “Low”, the horizontal display will starts from the clock C100(clock) as shown in Fig.2. When the phase difference is not greater than 100 clock, hold ENAB terminal in “High” state for more than (100-THe) , otherwise display will start from C100(clock).

7-3 垂直表示位置 Display position in vertical direction

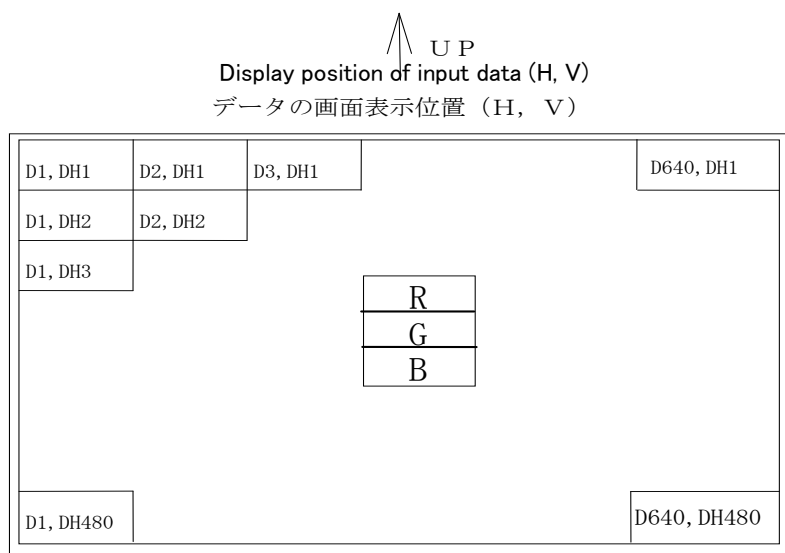
垂直データ開始位置TVs は35ライン固定です。

なお、前記イネーブル信号は垂直表示位置と無関係です。

Display start position in vertical is fixed to the 35 line.

The ENAB signal does not relate to vertical display position.

7-4 入力信号と画面表示 Input Data Signals and Display Position on the screen



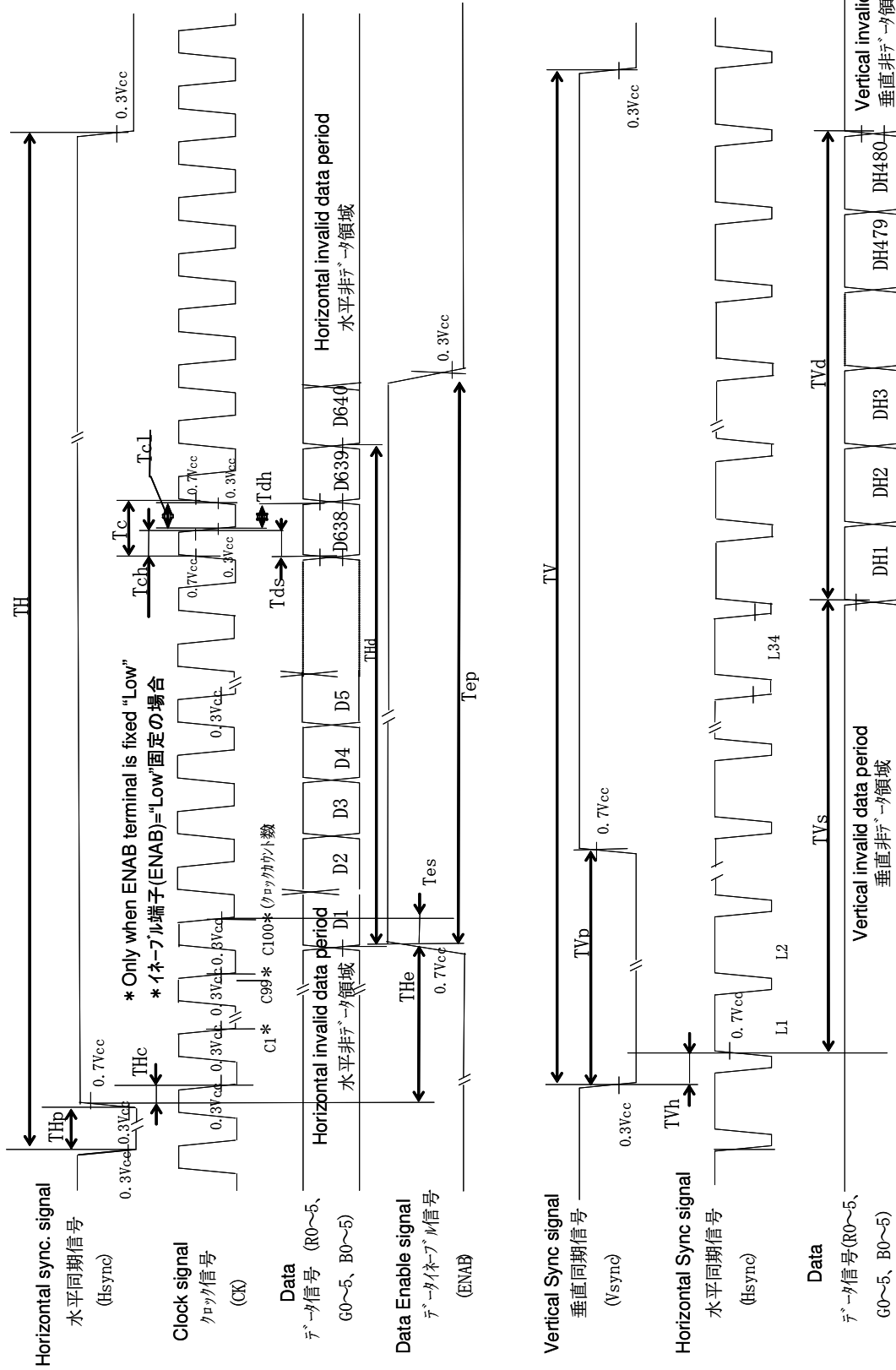


Fig 2. Input signal waveform
 図2. 入力信号タイミング

8. 入力信号と表示基本色および各色の輝度階調

Input Signals, Basic Display Colors and Gray Scale of Each Color

	色・階調 Colors & Gray scale	データ信号 Data signal																		
		GrayScale	R0	R1	R2	R3	R4	R5	G0	G1	G2	G3	G4	G5	B0	B1	B2	B3	B4	B5
基本色 Basic Color	Black	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Blue	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	Green	—	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	Cyan	—	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Red	—	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magenta	—	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	Yellow	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	White	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
赤の階調 Gray Scale of Red	Black	GS0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	↑	GS1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Darker	GS2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	↑	↓	↓			↓			↓			↓								
	↓	↓	↓			↓			↓			↓								
	Brighter	GS61	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	↓	GS62	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Red	GS63	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
緑の階調 Gray Scale of Green	Black	GS0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	↑	GS1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Darker	GS2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	↑	↓	↓			↓			↓			↓								
	↓	↓	↓			↓			↓			↓								
	Brighter	GS61	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	↓	GS62	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Green	GS63	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
青の階調 Gray Scale of Blue	Black	GS0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	↑	GS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Darker	GS2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	↑	↓	↓			↓			↓			↓								
	↓	↓	↓			↓			↓			↓								
	Brighter	GS61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1
	↓	GS62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Blue	GS63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	

0 :Lowレベル電圧 Low level voltage 1 :Highレベル電圧 High level voltage

各色表示用のデータ信号6ビット入力にて、各色64階調を表示し、合計18ビットのデータの組み合わせにより262,144色の表示が可能です。

Each basic color can be displayed in 64 gray scales from 6 bit data signals. According to the combination of total 18 bit data signals, the 262,144-color display can be achieved on the screen.

9. 光学的特性[初期特性] Optical specification[Initial characteristics]

Ta=+25°C, Vcc=+3.3V

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Condition	Min.	Typ.	Max.	単位 Unit	備考 Remark	
視角範囲 Viewing angle range	水平 Horizontal	CR \geq 5	60	70	-	Deg.	【Note1,4】	
	垂直 Vertical		$\theta 6$	55	70	-		Deg.
			$\theta 12$	35	40	-		Deg.
コントラスト比 Contrast ratio	CR	最適視角方向 Viewing angle of optimal vision	350	500	-		【Note2,4】	
応答速度 Response Time	立上り Rise	Tr	-	8	20	ms	【Note3,4】	
	立下り Fall	Td	-	21	40	ms		
パネル面白色色度 Chromaticity of White	x	$\theta = 0^\circ$	0.257	0.307	0.357		【Note4】	
	y		0.267	0.317	0.367			
白色表面輝度 Luminance of white	L		260	350	-	cd/m ²		

※ バックライト定格点灯後(30分)後に測定します。また光学的特性測定は、下図の測定方法を
用いて暗室あるいはこれと同等な状態にて行います。調光デューティ比100%。

The measurement shall be executed 30 minutes after lighting at rating. Condition: PWM=100%
The optical characteristics shall be measured in a dark room or equivalent.

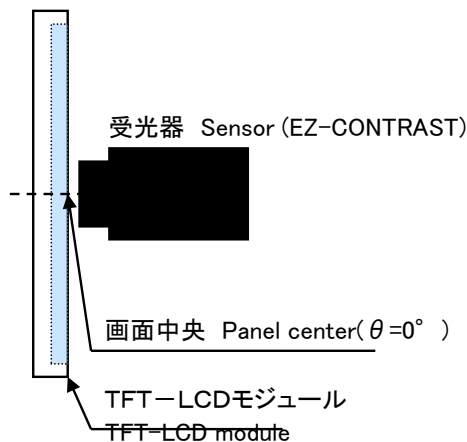


図9-1 視角範囲測定方法

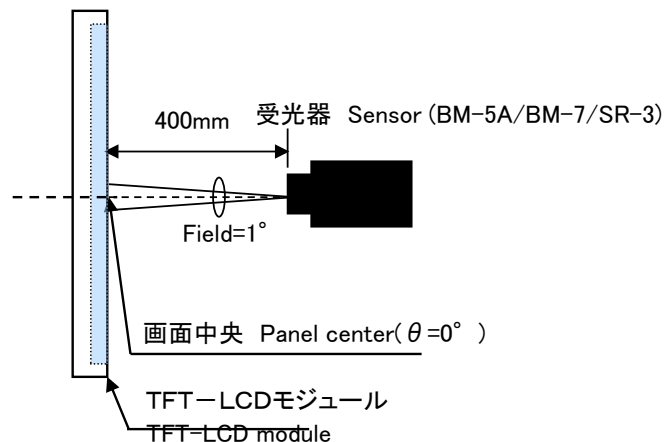


図9-2 輝度/色度/応答速度測定方法

(応答速度: BM-5A/7、輝度/色度/コントラスト: BM-5A、SR-3使用)

Fig.9-2 Measuring setup for Luminance, Chromaticity and Response time

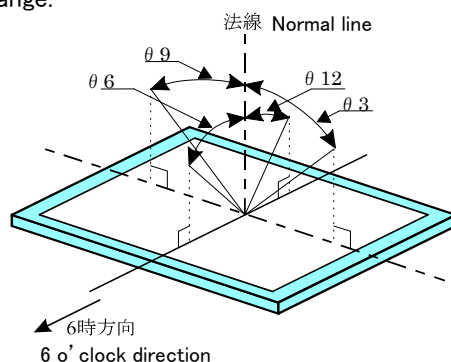
(BM-5A/7 is used for Response time,

BM-5A and SR-3 is used for Luminance, Contrast and Chromaticity)

【Note 1】

視角範囲の定義

Definitions of viewing angle range:



【Note 2】

コントラスト比の定義

Definition of contrast ratio:

次式にて定義します。

The contrast ratio is defined as the following.

$$\text{コントラスト比[CR]} \quad \frac{\text{白点表示の画面中央輝度 Luminance with all pixels white}}{\text{黒点表示の画面中央輝度 Luminance with all pixels black}}$$

$$\text{Contrast (CR) =}$$

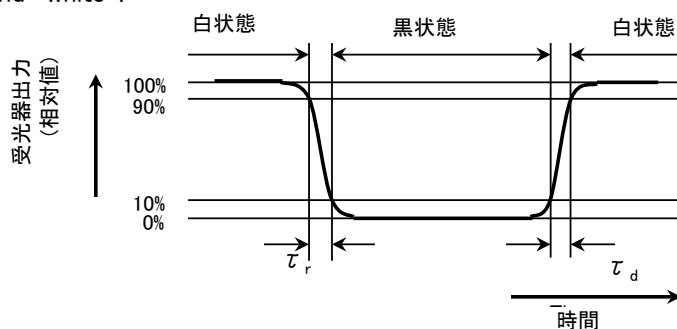
【Note 3】

応答速度の定義

Definition of response time

下図に示すように白及び黒状態となる信号を入力し、その時の受光器出力の時間変化にて定義します。

The response time is defined as the following figure and shall be measured by switching the input signal for "black" and "white".



【Note 4】

画面の中央部で測定します。

This shall be measured at center of the screen.

10. 表示品位 Display Qualities

別紙出荷検査基準書を参照してください。

Please refer to the Outgoing Inspection Standard.

11. モジュールの取り扱い Handling Instruction

【モジュール取り扱いに関する注意事項とお願い】

【Handling Precautions】

- a) モジュールの取り扱いはできる限り塵埃の少ない環境にて行って下さい。特に金属製の異物がモジュールに付着すると内部回路がショートして故障する可能性があります。
Treat LCD module in dustless surroundings. Metal foreign material stuck to the circuit is possible to cause a short.
- b) ケーブルを入力コネクタに挿抜する時は、必ずモジュールに入力する電源や信号をOFFにしてから行って下さい。
Be sure to turn off the power supply when insertion extraction the cable.
- c) ケーブルの抜き差し時にはモジュール側の回路部やコネクタ部に強い外力が加わらないように注意して下さい。破損や接触不良となる可能性があります。
Be careful not to give any physical stress onto the circuit and/or the connector of LCD module when you pull/plug a cable. Physical stress will cause a break or worse connection.
- d) パネル表面の偏光板は傷つき易いので、硬いものや鋭利なもので擦ったりしないよう取り扱いには十分注意して下さい。
Since the front polarizer is easily damaged, pay attention not to scratch it.
- e) 偏光板上のゴミは、静電対策が施されたイオン化エアガン等のN2ブローで吹き飛ばして下さい。
Use N2-blower such as an ionized nitrogen has anti-electrostatic when you blow dusts on Polarizer.
- f) 水滴等が長時間付着すると変色やシミの原因になりますので、すぐに、脱脂綿あるいは柔らかい布等で拭き取って下さい。
Since a long contact with water may cause discoloration or spots, wipe it with absorbent cotton or other soft cloth immediately.
- g) CMOS LSIを使用していますので、取り扱い時の静電気に十分注意し、人体アースなどの配慮をして下さい。その他、通常電子部品に対する注意事項は遵守して下さい。
Since CMOS LSI is used in this module, take care of static electricity and injure the human earth when handling. Observe all other precautionary requirements in handling components.
- h) モジュールには金属を使用しておりますので、取り扱いに時にはエッジ部に十分注意して下さい。
Be careful with the edge parts of the module which is made of metal.
- i) ガラスや微細配線部品を使用しておりますので、落としたり固いものに当たったり、強い衝撃を加えると、ワレ、カケや内部断線の原因になりますので、取り扱いには十分注意して下さい。
Since the panel is made of glass, it may break or crack if dropped or bumped on hard surface. Handle with care.
- j) パネル表示部はガラスが飛散しにくい構造となっておりますが、万が一切断面に触れますとけがをすることがあります。破損部を手で触らないように十分注意してください。
When the panel is broken, don't touch the glass. Although the panel is difficult to be scattered, touching the broken part may hurt your hands.
- k) パネル表示部が破損した場合、パネル内の液晶が漏れる恐れがあります。もし誤って目や口に入った場合は直ちに水で洗い落とし、医者 の 診 断 を 受 け て ください。
Liquid crystal contained in the panel may leak if the LCD is broken. Rinse it as soon as possible if it gets inside your eye or mouth by mistake.
- l) 回路部品及びパターン部に触れないでください。回路が破損する可能性があります。
Don't touch the circuit and the pattern of the board. If you touch it, the circuit may be broken.

- m) 直射日光など強い紫外線に長時間さらさないようにお願いします。
Do not expose to strong ultraviolet rays such as direct sunlight for a long time.
- n) モジュールの廃棄については、地方自治体により規制を受ける場合があります。それぞれの自治体規制に従って廃棄ください。
Follow the regulations when LCD module is scrapped. The government you stay may have some regulations about it.
- o) 本モジュールには、表偏光板上の傷防止用に保護ラミネートを貼っております。保護ラミネートを剥離する時は、出来る限り使用直前に、静電気に注意しながらゆっくりと剥離ください。
<推奨条件>
・アースバンドを装着の上、剥離作業をする。
・除電ブローアの風を剥離部分にあてながら一定速度で2秒以上かけて剥離する。
Protection film is attached to the module surface to prevent it from being scratched. Peel the film off slowly, just before the use, with strict attention to electrostatic charges. Blow off 'dust' on the polarizer by using an ionized nitrogen.
- p) ラミネート剥離後は偏光板表面へラミネート等を貼り付けしないで下さい。パネル表面偏光板の保護ラミネートを再び貼り付けて長期保管すると、偏光板表面が変質し、シミ状の外観不具合を生じる可能性があります。
After peeling laminate film off, please don't attached to the front polarizer. If you attach again and store it long time, surface of the front polarizer changes in quality and it may cause display non-uniformity issue.
- q) LCDパネルに接続されるフレックス配線エリアは腐食・断線しやすいため、素手での取り扱いや、モジュールの取り扱い時などに保存しないようにご注意ください。
It is easy to corrode and disconnect in the flex wiring area connected to the LCD panel.
So be sure to store module when deal with module by hands.

【セット設計上のお願い】

【Set-Design Precautions】

- a) 故障の原因となりますので、決してモジュールを分解しないで下さい。
Notice : Never take to pieces the module, because it will cause failure.
- b) 取り付け穴を同一平面で固定し、モジュールに“ソリ”や“ネジレ”等のストレスが加わらないようにして下さい。
Be sure to design the cabinet so that the module can be installed without any extra stress such as warp or twist.
- c) モジュール取り付け部(4箇所)はEMIや外来ノイズに対する安定化の為、アース接続をお奨めします。
Connect GND to flame of module to stabilize against EMI and external noise. (4 place)
- d) 筐体への取り付けはトルク値=0.294±0.02N・m(3.0±0.2kgf・cm)となりますが、実機による確認を十分に行ってください。
When install LCD modules in the cabinet, please tighten with(“torque=0.294±0.02N・m(3.0±0.2kgf・cm)”)
Be sure to confirm it in the same condition as it is installed in your instrument.
- e) モジュール裏面には、回路基板がありますので、設計組み立て時にストレスが加わらない様にしてください。
ストレスが加わると回路部品が破損する恐れがあります。
Since there is a circuit board in the module back, stress is not added at the time of a design assembly.
Please make it like. If stress is added, there is a possibility that circuit parts may be damaged.
- f) モジュール裏面に常時一定の圧力がかかると表示ムラ、表示不良などの原因となりますのでモジュール裏面を圧迫するような構造にはしないでください。
It causes an irregular display and the defective indication, etc., when always put constant pressure on the back of the module. Please do not make the structure to press the back of the module.
- g) パネル表面に保護板等をつける場合は干渉縞など画質を劣化させる事の無いよう注意して下さい。
The polarizer surface on the panel is treated with Anti-Glare for low reflection in case of attaching protective board over the LCD, be careful about the optical interface fringe etc. which degrades display quality.

- h) 液晶モジュール内部に細かい異物等が入ると光学部材に付着し、経時とともにムラが発生することがあります。筐体設計時、冷却等の空気孔及び強制対流させるファン使用時には、その吸入口にも目の細かいフィルタを取り付ける等の配慮をお願い致します。また、モジュールは防水カバーなどで保護し、塩分・水が容易に入らない設計をお願いします。
If a minute particle enters in the module and adheres to an optical material, it may cause display non-uniformity issue, etc. Therefore, fine-pitch filters have to be installed to cooling and inhalation hole if you intend to design
- i) モジュールに局所的な温度変化が生じないように、放熱性を考慮した部品配置・設計をお願いします。
Please design part arrangement to consider the heat dissipation not to change the local temperature for module.
- j) 本仕様書に規定されている絶対最大定格は、必ず守ってください。これを超えて使用した場合、部品の焼損・破壊や特性の劣化の恐れがあります。周囲温度や入力信号変動、電気部品のバラツキ等も考慮の上、絶対最大定格を超えないように設計してください。
Be sure to follow the absolute maximum rating in the specification. The design should consider the surrounding temperature, the fluctuating input signal, and tolerance of the electronic parts. Exceeding values is possible to cause worse characteristic such as burn and/or broken of the parts on LCD module.
- k) 推奨動作条件範囲内にて使用して下さい。この範囲を超えた場合、絶対最大定格内であっても動作は保証されません。
Be sure to use LCD module within the recommended operating conditions. Operating module out of the recommended range is not guaranteed even if it is in the absolute maximum rating.
- l) モジュールへ電源投入後の入力信号の印加、切断については、本仕様書の電源・信号電圧のシーケンスに従って設計してください。推奨外の条件で入力した場合、故障や表示劣化となる可能性があります。
Follow the power, signal, and supply voltage sequence which the specification indicates, regarding on-off input signal after power on of LCD module.
- m) セットの使用条件に合わせて、モジュール故障時の電源回路保護装置をご検討ください。
According to the using application, power circuit protection is recommended at module failure.
- n) モジュールからの不要輻射が周辺機器に妨害を与えないように製品化設計に際しては十分なシールド対策をお願いします。
Take enough shielding countermeasure not to interfere to peripheral electronic device by unnecessary radiation from the module.

【ご使用に関する注意事項とお願い】

【Operation Precautions】

- a) 液晶パネルには、太陽光等の直射光を当てないよう使用ください。このような環境下でご使用になる場合は、遮光フードを設ける等ご配慮ください。液晶パネルに強い光が照射されますとパネル特性の劣化に繋がり、表示品位が低下する事があります。
Do not expose the LCD panel to direct sunlight. Lightproof shade etc. should be attached when LCD panel is used under such environment
- b) モジュールの取り扱い及び機器への組み込みに際して、酸化性または還元性ガス雰囲気中(SO₂、H₂Sなど)での長期ご使用や保管、また、これらの蒸気を発生する試薬、溶剤、接着剤、樹脂等の材料をLCDモジュールの周囲で使用した場合、腐食、変色、表示品位の劣化、動作異常等の原因となる為、保管・ご使用を避けて下さい。
When handling LCD modules and assembling them into cabinets, please avoid that long-terms storage in the environment of oxidization or deoxidization gas and the use of such materials as reagent, solvent, adhesive, resin, etc. which generate these gasses, may cause corrosion and discoloration of the modules.
Do not use the LCD module under such environment.

- c) セット側に使用している材料や包装材料から出てくるエポキシ樹脂(アミン系硬化剤)、シリコン接着剤(脱アルコール系及びオキシム系)、トレイ発泡剤(アゾ化合物)等により、偏光板への接触・非接触にかかわらず、偏光板の変質による表示の異常が起きる場合があります。貴社の使用材料との適合性を御確認下さい。
An abnormal display by changing in quality of the polarizing plate might occur regardless of contact or no contact to the polarizing plate, because of epoxy resin (amine system curing agent) that comes out from the material and the packaging material used for the set side, the silicon adhesive (dealcoholization system and oxime system), and the tray blowing agents (azo-compound), etc. Please confirm adaptability with your employed material.□
- d) クロロプレンゴムは塩素ガスを発生しLCD パネルの接続部の信頼性に影響を与えるため、使用しないでください。
Don't use polychloroprene (CR) with LCD module. It will generate chlorine gas, which will damage the reliability of the connection part on LCD panel.
- e) 長時間の固定パターン表示での使用は、残像現象が起こる場合がありますのでご注意下さい。
(残像を避けるためスクリーンセーバーをご利用ください。)
Be careful when using it for long time with fixed pattern display as it may cause afterimage.
(Please use a screen saver etc., in order to avoid an afterimage.)
- f) 電源OFF時、最後に描いた映像が数秒間残って徐々に消えるといった残像現象が発生する場合がありますが、本症状は液晶パネルの特性によるものでありモジュールの品位に影響を与えるものではありません。
When LCD is stopped, residual image may be occurred and disappear gradually.
This is caused by attribute of LCD panel and it does not cause the damage to the LCD module.
- g) 本製品に使用しているLEDは温度に対して非常に敏感です。高温環境下で、長時間あるいは繰り返しご使用になられますと、急激に寿命が低下する可能性があります。上記のような環境下で御使用になられる際には、弊社まで御相談下さい。
The LED used for this product is very sensitive to the temperature. Luminance decreases rapidly when it is used for a long time or repeatedly under the environment of the low temperature or the module is being cooled. Please avoid the continuous or repeating use of it under such an environment.
Please consult our company when it is used under the environment like the above mentioned.
- h) 液晶材料は指定された保存温度範囲以下で凍ってしまいます。また規定温度範囲内に戻った後でも、液晶材料は元の品質には戻りません。常に規定温度範囲内に液晶モジュールを維持してください。
If stored at the temperatures lower than the rated storage temperature, the LC may freeze and it may cause LCD panel damage. If storage temperature exceeds the specified rating, the molecular orientation of the LC may change to that of a liquid, and they may not revert to their original state. Store the module in normal room temperature.
- i) 液晶材料は規定温度範囲を超えると等方性になり(液晶としての性質を失い)、元には戻りません。常に規定温度範囲内に液晶モジュールを維持してください。
Keep LCD module in the range of the specified temperature conditions at all times. Once out of the range, liquid crystal will lose its characteristics, and it cannot recover.
- j) 長時間、高温高湿環境で使用する場合は、結露防止の配慮をお願いいたします。
Nature of dew consideration prevention is necessary when LCD is used for long time under high-temperature and high-humidity.

12. 出荷形態 Packing form

12-1. 包装形態図 Packing form figure

図3.包装形態図に示す。

Packing form is shown in Fig 3.

12-2. カートン保管条件 Carton storage conditions

- a) カートン積み上げ段数 Piling number of cartons: 10 cartons
- b) 最大収納台数 Package quantity in one carton: 30pcs
- c) カートンサイズ Carton size: 624*419*196mm
- d) 総質量[1カートン 30台収納時] Total mass [One carton filled with 30 modules]: 9.5kg
- e) カートン保管環境 Carton store environment:
 - ①温度 Temperature 0~40℃

②相対湿度 Relative humidity 70%以下

・保管湿度環境の平均値としては、下記条件を参考に管理願います。

夏場	温度: 20~35℃	湿度: 70%以下
冬場	温度: 5~15℃	湿度: 70%以下

・Please refer below as average value of the environmental conditions.

Summer time	Temperature: 20~35℃	Humidity: 70% and below
Winter time	Temperature: 5~15℃	Humidity: 70% and below

③直射日光 Direct sunlight

製品に直射日光が直接当たらないように、包装状態か暗室で保管願います。

Please keep the product in a dark room or cover the product to protect from direct sunlight.

④雰囲気 Atmospheric condition

腐食性ガスや揮発溶剤の発生の危険性がある場所では保管しないでください。

Please refrain from keeping the product with possible corrosive gas or volatile flux.

⑤結露防止に対するお願い Prevention of dew

・結露を避けるため包装箱は直接床に置かず、必ずパレットか台の上に保管願います。
またパレット下側の通風を良くするために、一定方向に正しく並べてください。

・保管倉庫の壁から離して保管願います。

・倉庫内は通風を良くするよう注意頂き、換気装置などの設置をご配慮下さい。

・自然環境下以上の急激な温度変化が無きように管理願います。

・Don't place directly on the floor, and please store the product carton either on a wooden pallet or a stand to avoid dew condensation. In order to obtain moderate ventilation in the pallet's bottom surfaces, arrange correctly in the fixed direction.

・Please place the product cartons away from the storage wall.

・Be careful of the inside of a warehouse to ventilate well and please consider installation of a ventilator.

・Manage to rapid temperature change under natural environment.

⑥保管期間 Storage period

上記保管条件にて1年以内の保管としてください。

Within above mentioned conditions, maximum storage period should be one year.

13. 製品型名表示 Marking of product name

13-1. ラベル表示内容 Label indication

機種名 Model name	シリアル番号 Serial number
LQ064V3DG06	2Z000001*

シリアル番号内容 Serial number		
1桁目 1digit	生産年 Product year	(例 2012年 → 2)
2桁目 2digit	生産月 Product month	1,2,3,・・・,9,X,Y,Z
3桁目 3digit	工場コード Factory code	D
4~8桁目 4~8digit	連番 Consecutive numbers	000001~
9桁目 9digit	社内管理記号 Internal control symbol	

13-2. 包装箱表示 Packing box Label

包装箱に、①型名 (LQ064V3DG06) ②出荷日付 ③モジュール数量 を表示したラベルを貼付します。
また、バーコード表示もこれに準じます。

The label that displays ①Model number (LQ064V3DG06) ②Lot number ③Quantity of module is stuck on the packing box. Moreover, the display of bar code also applies to this.

Model No: (4S) LQ064V3DG06	
Barcode (①)	
Lot No. : (1T)	2012. 12. 21 **
Barcode (②)	
Quantity : (Q)	30 pcs
Barcode (③)	
ユーザー品番 : _____	
シャープ物流用ラベルです。 _____	

- ① Model number (LQ064V3DG06)
- ② Lot number (DATA)
- ③ Quantity of module

RoHS規制対応済の包装箱に対しては、右図の表記を行います。

※ R.C. (RoHS Compliance) とは RoHS 指令に適合していることを意味します。

当モジュールは、1台目より RoHS 指令に対応しております。

生産国については包装箱の SHARP ロゴ下に下図の表記を行います。

A right picture is written to the packing box of module for the RoHS restriction.

※ R.C. (RoHS Compliance) means these parts have corresponded with the RoHS directive.

This module corresponds from the first sample to RoHS Directive.

The production country of the figure below is written in the wrapping box.

MADE IN JAPAN 又は MADE IN CHINA

R.C.

14. 信頼性項目 Reliability Test Items

No.	試験項目 Test item	試験内容 Conditions
1	高温保存 High temperature storage test	周囲温度+80°Cの雰囲気中で240h放置 Leaves the module at Ta=+80° C for 240h
2	低温保存 Low temperature storage test	周囲温度-30°Cの雰囲気中で240h放置 Leaves the module at Ta= -30° C for 240h
3	高温高湿動作 High temperature & high humidity	パネル表面(表示領域)温度40°C, 湿度90~95%RH の雰囲気中で240h動作(結露無きこと) Operates the module at Tp=+40° C; 90~95%RH for 240h
4	高温動作 High temperature operation test	パネル表面(表示領域)温度+80°Cの雰囲気中で240h動作 Operates the module with +80° C at panel surface for 240h
5	低温動作 Low temperature operation test	周囲温度-30°Cの雰囲気中で240h動作 Operates the module at Ta= -30° C for 240h
6	静電耐圧 Strength against	±200V, 200pF [0Ω] 各端子1回 ±200V, 200pF [0Ω] One time for each terminal
7	耐衝撃性(非動作) Shock test (non- operating)	最高加速度 Max. acceleration: 980m/s ² パルス Pulse width: 6ms 正弦半波方向 Half sine wave direction: ±X; ±Y; ±Z 回数: 1回/1方向 Once for each direction
8	振動(非動作) Vibration test (non- operating)	周波数範囲 Frequency: 10~57Hz/片振幅 Vibration width: 0.15mm : 57~500Hz/加速度 Acceleration: 19.6m/s ² 掃引の割合 Sweep time: 6分間 試験時間 Test period : X, Y, Z各方向1時間(計3時間) 1 hour for each direction of X, Y, Z (total 3 hours)
9	熱衝撃(非動作) Thermal shock test	-30°C~+80°C, 50サイクル [0.5h] [0.5h] -30° C ~ +80° C , 50 cycle [0.5h] [0.5h]

【評価方法】標準状態において、表示品位検査条件の下、実用上支障となる変化がないこと。

(*)標準状態: 温度: 15~35°C, 湿度: 45~75%, 気圧: 86~106kpaの環境 (JISZ8703準拠)

【Result Evaluation Criteria】

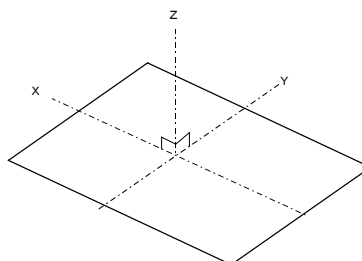
Under the display quality test conditions with normal operation state, these shall be no change which may affect practical display function.

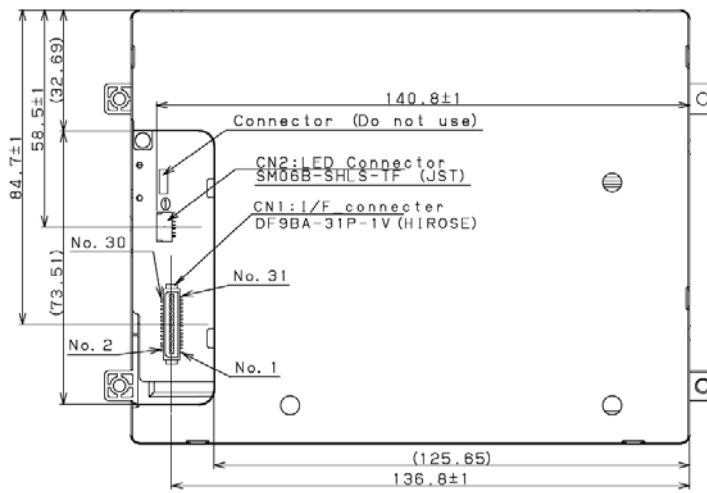
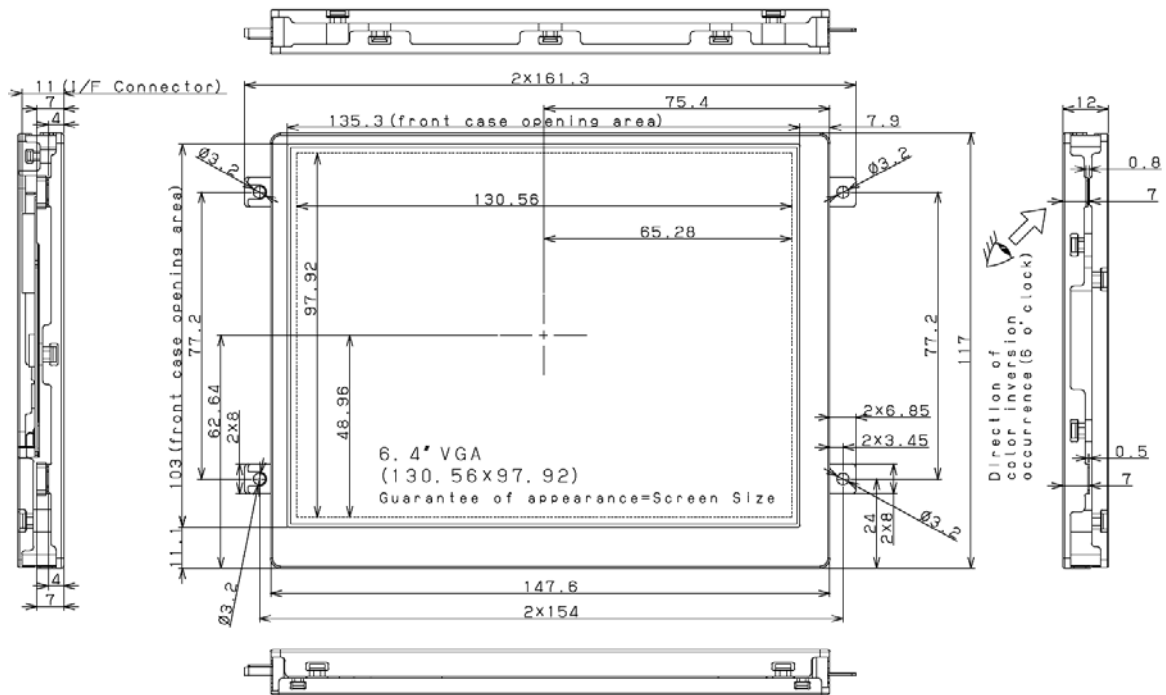
(*)normal operation state: Temperature: 15~35°C, Humidity: 45~75%, Atmospheric pressure: 86~106kpa

【Note1】

X, Y, Z方向の定義を示す。

The directions of X, Y, Z are defined as below:





•General tolerance is ±0.5.

图1. 外形尺寸图
Fig.1. Outline Dimensions

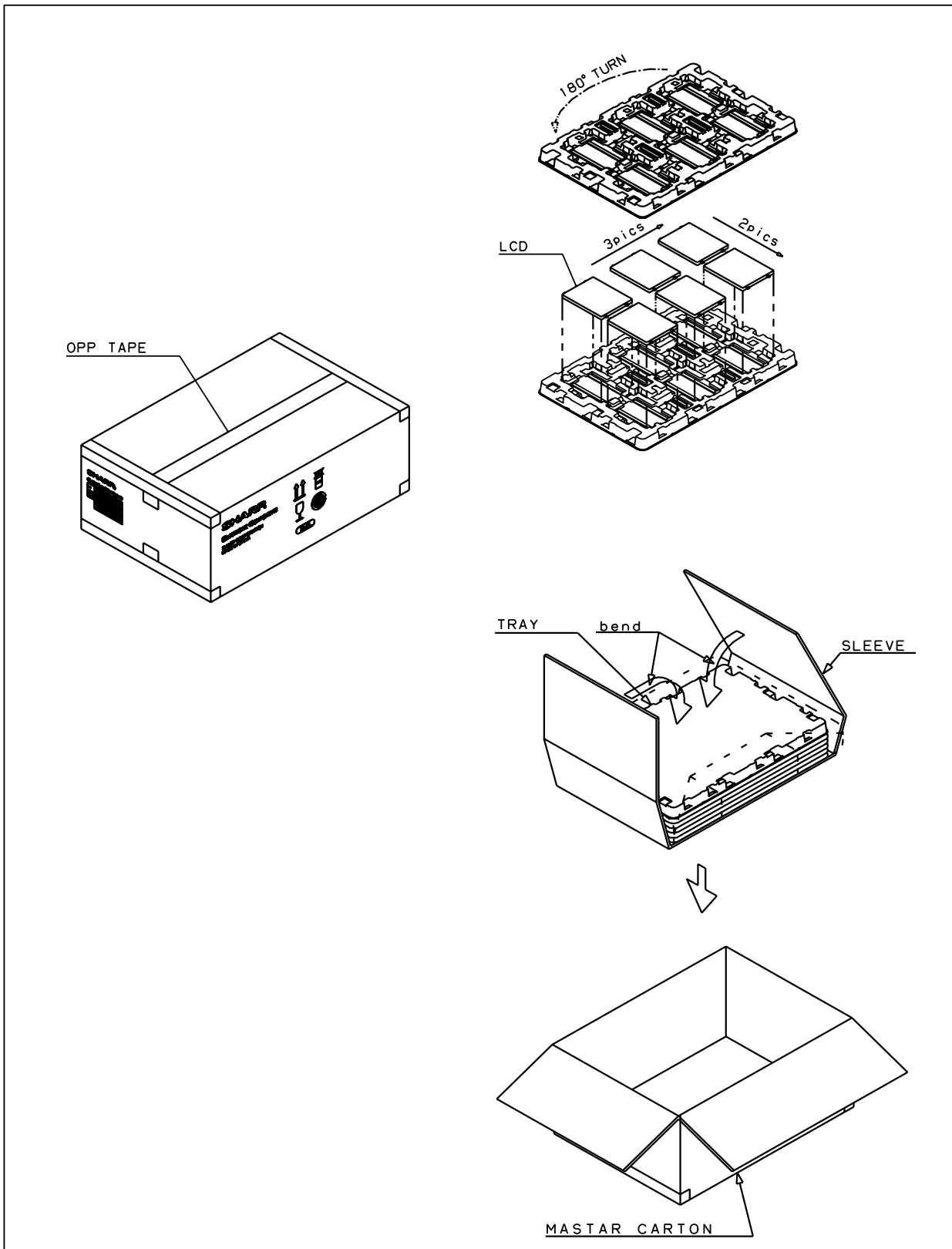


图3：包装形态图
Fig3：Packing form figure